

8-11. Apr. 2026

# RoboSoft 2026

## 機器展示・スポンサー募集案内

開催地：石川県金沢市

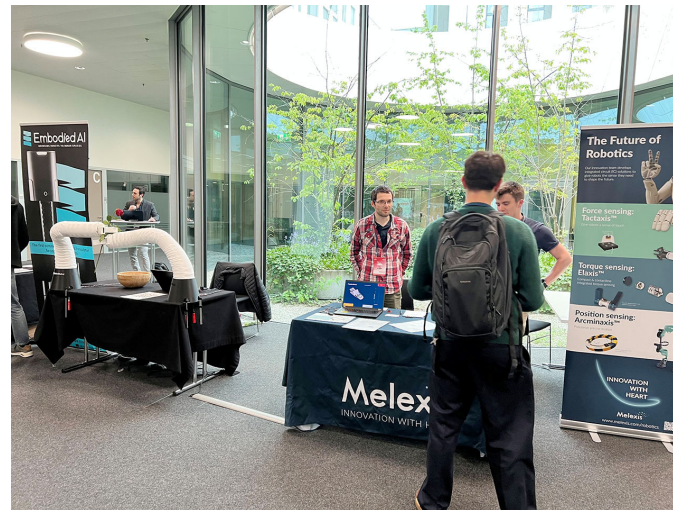
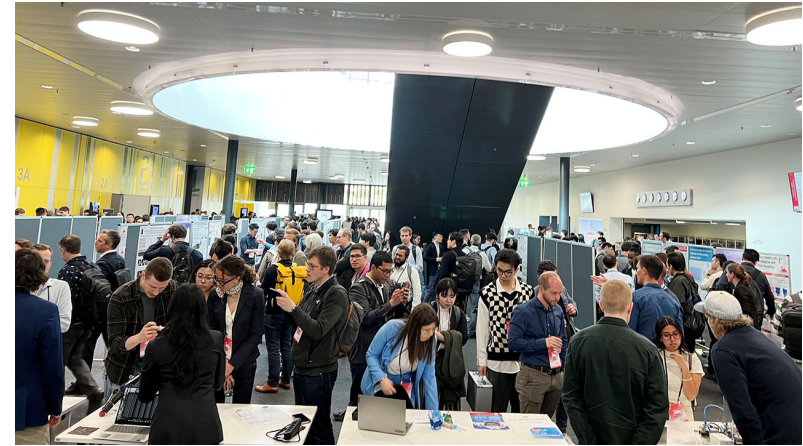
主催：IEEE RAS



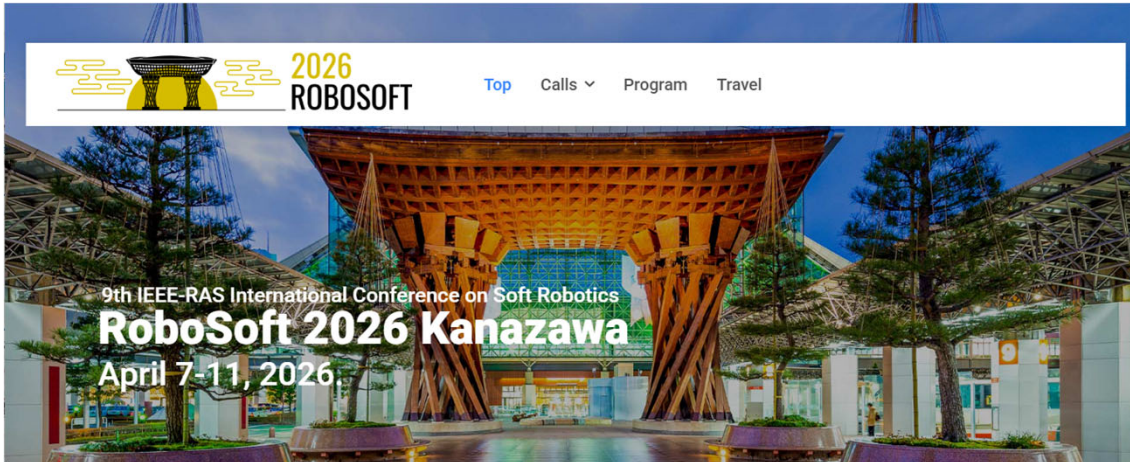


# RoboSOFT開催概要

- 開催日時：2026年4月7日~11日
- 開催場所：金沢音楽堂(<https://ongakudo.jp/>)
- 参加人数：全世界から 700人（想定）
- 主催：IEEE RAS
- 使用言語：英語



# IEEE RoboSoft (IEEE-RAS international Conference on Soft Robotics)



The banner features a large, modern building with a distinctive wooden lattice roof structure, likely the Kanazawa Convention Center. The text on the banner reads: "9th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics", "RoboSoft 2026 Kanazawa", and "April 7-11, 2026". Above the banner is a navigation bar with the RoboSoft logo and links for "Top", "Calls", "Program", and "Travel".

## important dates

All times are in PST (UTC-8); deadlines close at 11:59 p.m. on the stated date.

Contributed Papers	Workshops/Tutorials	Extended Abstracts
<ul style="list-style-type: none"><li>Submission: October 15th, 2025. -&gt; <b>October 30th, 2025.</b> (firm deadline, no more extension!)</li><li>Notification: January 30th, 2026.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Submission: October 31st, 2025. -&gt; <b>November 15th, 2025.</b></li><li>Notification: January 15th, 2026.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Submission: February 15th, 2026</li></ul>

Competitions
<ul style="list-style-type: none"><li>Entry: <b>January 19th, 2026.</b></li><li>Notification: January 30th, 2026.</li></ul>

<https://www.robosoft2026.org/>

- ソフトロボティクスに関する**世界最大の国際会議**
- ロボット工学だけでなく、材料工学、化学工学、電気電子工学、生物工学、情報工学といった幅広い分野の研究者が募る新しい学際的な研究分野
- 昨年度は、ヨーロッパ、アメリカなどから約**800**名の参加者。大学研究者や企業技術者だけでなく、アートデザイナーやスタートアップ起業家など幅広い領域の方が参加
- 本会議では基調講演、デモンストレーション、新技術発表、フォーラム、アート・デザイン展示



## 開催会場 金沢音楽堂（石川県金沢市）

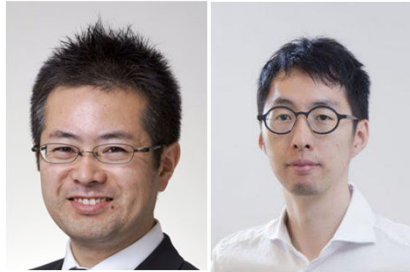
会場は、古都、金沢の金沢音楽堂。  
金沢は特色ある機械メーカー等を中心とした機械工業が主要産業です。また、金箔、加賀友禅、金箔壇、金箔漆器などの伝統工芸品産業があるのも魅力の一つです。

金沢音楽堂は、金沢駅の駅前にあり、最新の設備の整った音楽ホールや展示会場があり、多くのイベントが開催されるアクセス便利な会場です。近隣には市場や兼六園等もあり観光も楽しめます。

会場：金沢音楽堂  
住所：石川県金沢市昭和町20番1号  
最寄駅：JR金沢駅



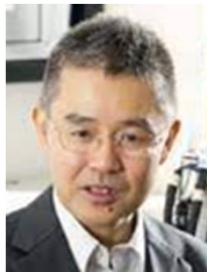
# 実行委員会メンバー紹介



実行委員長：渡辺哲陽(金沢大学)  
新山龍馬(明治大学)



展示担当  
鈴木陽介(金沢大学)



スポンサー担当  
細田耕(京都大学)

## General Co-Chair

Tetsuyou Watanabe (Kanazawa University)

Ryuma Niihara (Meiji University)

Van Anh Ho (JAIST)

## Program Co-Chair

Perla Maiolino (U. Oxford)

Cynthia Sung (U. Penn)

Jee-Hwan Ryu (KAIST)

## Finance Chair

Kenji Hashimoto (Waseda Univ.)

## Publication Chair

Jun Shintake (Electro-Communications)

## Workshop Chair

Shingo Maeda (Tokyo Tech.)

## Competition Chair

Marcello Calisti (U. Lincoln)

## Late breaking Chair

Saekwang Nam (Kyungpook National U.)

## Sponsorship Chair

Koh Hosoda (Kyoto U.)

## Exhibitions and Arts Chair

Yosuke Suzuki (Kanazawa U.)

Loong Yi Lee (Monash University Malaysia)

## Communication Chair

Young ah Seong (Hosei U.)

## Student Activity Chair

Nozomi Arai (Kanazawa U.)

## Diversity Chair

Emiko Uchiyama (U. Tokyo)

## Award Chair

Shinichi Hirai (Ritsumeikan U.)

Barbara Mazzolai (IIT)

## Advisory Members

Cecilia Laschi (NUS)

Rebecca Kramer (Yale)

Fumiya Iida (University Cambridge)

Koh Hosoda (Kyoto University.)

Koichi Suzumori (Tokyo Tech.)

## ソフトロボティクスの最前線へー貴社の技術を世界に発信しませんか？

RoboSoftは、ソフトマテリアル、センサー、ソフトアクチュエータ、モデリング、制御技術、複合3Dプリント材料など、**ソフトロボティクス分野の最先端技術が集結する国際会議**です。毎年、世界中から**企業、研究者、学生、技術開発者**が参加し、未来のロボティクスを形作る議論が行われます。

本会議の展示では、単なる製品PRにとどまらず、**グローバルな研究者・学生とのネットワーキング、新たな研究開発パートナーの獲得、優秀な人材との出会い**など、多くの機会が生まれます。

### 貴社の技術・ビジョンを世界に発信するチャンス

- **最新技術のデモンストレーション**：国際的な研究者・企業に貴社の技術を直接アピール
- **グローバル人材へのリーチ**：優秀な学生・若手研究者との出会い、新たな採用機会
- **研究開発パートナーシップの創出**：世界のトップ研究者と未来の技術開発を共創

**RoboSoftで貴社のプレゼンスを高め、次世代のロボティクスを共に創りませんか？**

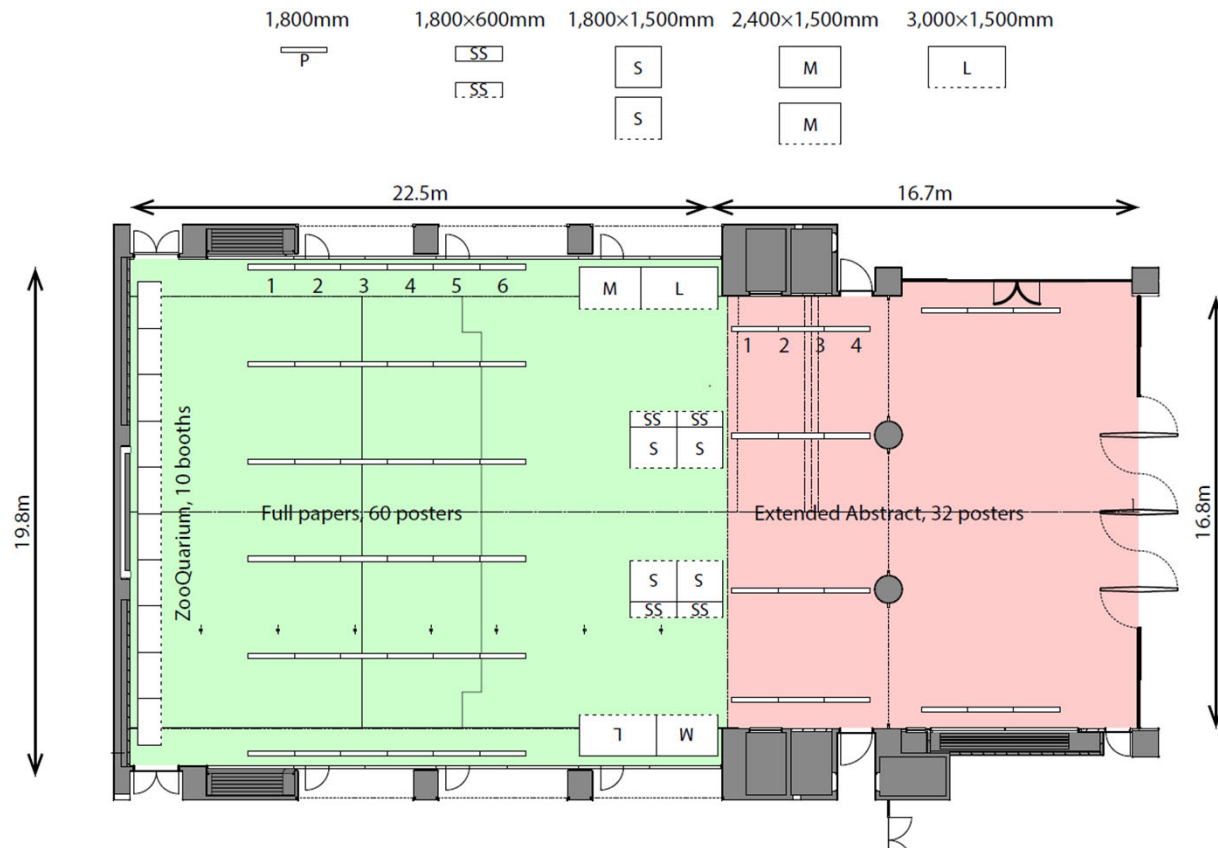
お申し込みは、最終ページをご覧ください。

**皆様のご出展を心よりお待ちしております。**

## 機器展示・スポンサーランクのご案内

	プラチナ 100万	ゴールド 50万	シルバー 20万	Price Down!	
ブースの広さ	3,000×1,500 mm 長机1つ と椅子	2,400×1,500 mm 長机1つ と椅子	1,800×600m m 長机1つと 椅子	なし	
参加招待枠	3名	2名	1名	なし	
ウェブサイトへの ロゴ掲載	大	中	小	文字のみ	
看板への ロゴ掲載	○ (トップ ポジション)	○ (ゴールド ポジション)	なし	なし	

## ポスターブースの概略（予定）



ポスターセッションが行われる会場の真ん中付近にブースを用意しています



## スポンサー事前注意事項

○天災その他の不可抗力により実施が困難となった場合、主催者は開催前又は開催中に、開催中止又は開催時間の短縮を行うことがあります。

その結果、参加者およびスポンサーに損害が生じる場合であっても、主催者は一切その責任を負いません。

○開催2カ月より前に天災その他の不可抗力によって実施が困難となった場合、それ以前にお支払い頂いたスポンサー費につきましては、

50 %を返金いたします。なお、それ以降に本催事が開催中止又は開催期間の短縮となった場合においては、スポンサー料の返金を行いません。

○何らかの事情により、スポンサー側のご判断にて出展中止をされた場合にも、スポンサー料の返金を行いません。

## お申込み・連絡先

RoboSOFT2026事務局連絡先：

担当者名：細田耕（京都大学）

メールアドレス：hosoda.koh.7p@kyoto-u.ac.jp

URL：<https://www.robosoft2026.org>